中華民國專利公報 [19] [12]

[11]公告編號:492616

06月21日 91年 (2002) [44]中華民國

新型

全 6 頁

[51] Int.Cl 07: H05K7/00

H01L21/68

稱: I C 承載盤識別裝置 [54]名

089211263 [22]申請日期: 中華民國 89年 (2000) 06月30日 [21]申請案號:

[72]創作人:

高雄縣仁武鄉水管路九十七號 黄琮琳

[71]申請人:

高雄縣仁武鄉水管路九十七號 **樺塑企業股份有限公司**

[74]代理人: 詹景堯 先生

1

[57]申請專利範圍:

- 1.一種 IC 承置盤識別裝置,該 IC 承置 盤二相對側邊設有上、下交錯排列 狀的上凸緣及下凸緣,其特徵在 於,可以一識別卡嵌套於上、下凸 **緣處,該識別卡為長條狀片體,其** 下側中央設有一凸片,並在前側端 面近右側適當處設一凸起的扳片, 且前側端面處設有 IC 規格之標示 者。
- 2.一種 IC 承置盤識別裝置,該 IC 承置 盤二相對側邊設有上、下交錯排列 狀的上凸緣及下凸緣,其特徵在 於,可以一識別卡嵌套於上、下凸 **緣處,該識別卡為長條狀片體,其** 上側中央設有一凹槽,並在前側端 而凹槽的側邊處設一凸起的扳片, 且前側端面處設有 IC 規格之標示 者。
- 3.如申請專利第1項所述IC承置盤識別 裝置,其中在識別卡之凸片靠近扳

片下方處開設一貫穿之長槽者。

- 4.如申請專利第2項所述IC承置盤識別 裝置,其中於識別卡左側邊較高之 端角處開設有貫穿之長槽者。
- 5.如申請專利第1或2項所述IC承置盤 識別裝置・其中在識別卡端面設立 之標示,係可為塗佈色彩,或書寫 文字,或為色彩及文字之組台,或 為其他足以表示之方式者。
- 圖式簡單說明: 10.

圖一係習用 IC 承置盤之立體圖。 圖二係習用 IC 承置盤疊置及標示 之示意圖。

圖三係本創作一較佳實施例之立

體圖。 15.

圖四係圖三嵌卡前之示意圖。

圖五係圖三嵌卡後之示意圖。

圖六係圖三之實施例圖。

圖七係本創作另一較佳實施例之

20. 立體圖。 2

3

圖八係圖七嵌卡前之示意圖。 圖九係圖七嵌卡後之示意圖。

圖十係圖七之實施例圖。



















